

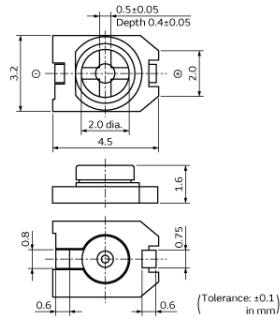
TZC3P200AA01B00

已经停产

RoHS

REACH

外观&形状



特点

- 1.Improve setting condition for adjusting tool by employing a big plus driver slot.
- 2.Improve corrosion resistance by Ni plating for Center axis.
- 3.Improve absorptive condition for vacuum nozzle of chip mounter.

包装信息

包装	规格	标准包装数量
B00	散装袋	500

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

TZC3P200AA01B00

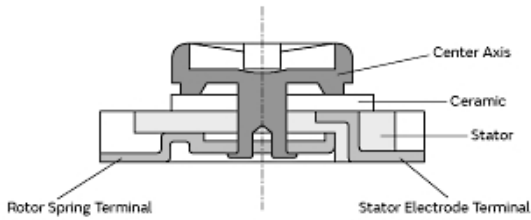
规格

形状	SMD
工作温度范围	-25°C to 85°C
厚度	1.6mm
厚度公差	±0.1
额定电压	100Vdc
静电容量最小值(max.)	5pF
静电容量最大值	20pF
静电容量最大值公差	+50/-0%
调整方向	上方
温度特性	N1200±500ppm/°C
Q	300min. at 1MHz, Cmax.
耐电压	220Vdc
绝缘电阻(min.)	10000MΩ
力矩	1.5 to 9.8mNm
定子/外壳颜色	Black
质量	0.05g

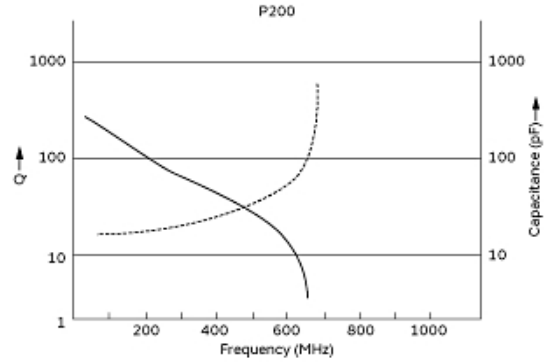
注意
1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

TZC3P200AA01B00

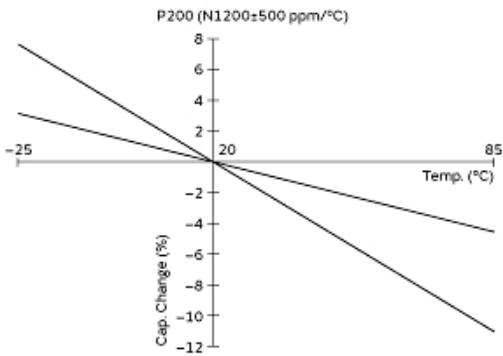
产品数据



结构



频率特性



温度特性

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。